

MSR-CICOE-DHK800W-A1 V1.1

8.46MP Sony IMX415 MIPI 인터페이스 고정 초점 카메라 모듈



전면보기



배면도

명세서

카메라 모듈 번호	MSR-CICOE-DHK800W-A1 V1.1
해결	8.46MP
이미지 센서	IMX415
센서 유형	1/2.8"
픽셀 크기	1.45 um x 1.45 um
EFL	2.70 mm
F.NO	2.80
픽셀	3840 x 2160
시야각	105.0°(DFOV) 92.8°(HFOV) 60.3°(VFOV)
렌즈 크기	15.30 x 15.30 x 23.40 mm
모듈 크기	119.30 x 22.00 mm
모듈 유형	고정 초점
상호 작용	MIPI
자동 초점 VCM 드라이버 IC	없음
렌즈 유형	650nmIR 컷
작동 온도	-30°C to +85°C
짜짓기 커넥터	BAF04-30083-0500

MSR-CICOE-DHK800W-A1 V1.1

8.46MP Sony IMX415 MIPI 인터페이스 고정 초점 카메라 모듈



평면도



측면보기



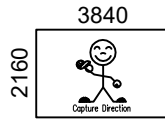
아래에서 보는 풍경



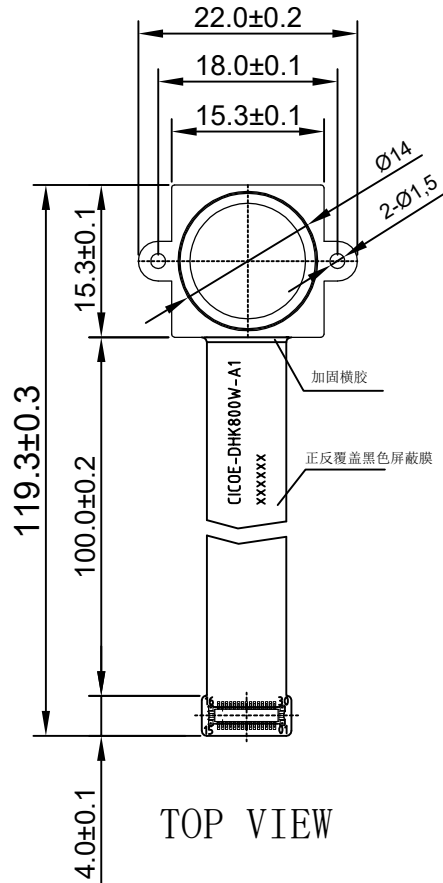
짜짓기 커넥터

ROHS

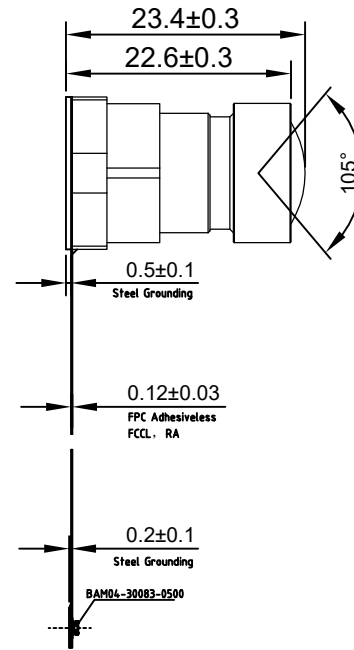
PIN	SIGNAL
1	LED+
2	NC
3	LED-
4	DGND
5	NC
6	DOVDD1.8V
7	SDA
8	SCL
9	NC
10	RESET
11	DVDD1.2V
12	AVDD2.8V
13	DGND
14	MCLK
15	DGND
16	DGND
17	MDP0
18	MDN0
19	DGND
20	MDP1
21	MDN1
22	DGND
23	MDP2
24	MDN2
25	DGND
26	MCP
27	MCN
28	DGND
29	MDP3
30	MDN3



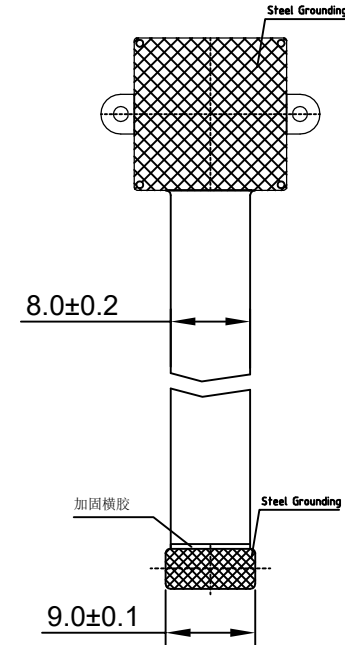
Version	Mark	Information	Date
V1.0	PD	First Version	2022-02-11
V1.1	PD	增加加固横胶	2022-10-24



TOP VIEW



SIDE VIEW



BOTTEM VIEW

NOTE: I2C address:0x34

Parameters:

1、Sensor specification:

Image Sensor: IMX415
Pixel: 1.45um×1.45um
Lens Type: 1/2.8

2、Lens specification:

FOV: D:105°,H:92.8°,V:60.3°
F/NO.: 2.8
TV distortion: <-1.0%
Focal length: 2.7mm
Composition: 5G2P±IR650

www.MicroStarCam.com

Designed By	Kevin	Model Name:	CICOE-DHK800W-A1		
Checked By	Aouly Yan	Projection Type: 	Unit:	Material: -----	
			mm	Sheet:	Version:
			Scale:	1 of 1	1/0
			1:1		

[Product Information]

IMX415-AAQR

Ver.1.0

Diagonal 6.43 mm (Type 1/2.8) CMOS Solid-state Image Sensor with Square Pixel for Color Cameras

Description

The IMX415-AAQR is a diagonal 6.4 mm (Type 1/2.8) CMOS active pixel type solid-state image sensor with a square pixel array and 8.46 M effective pixels. This chip operates with analog 2.9 V, digital 1.1 V, and interface 1.8 V triple power supply, and has low power consumption. High sensitivity, low dark current and no smear are achieved through the adoption of R, G and B primary color mosaic filters. This chip features an electronic shutter with variable charge-integration time.

(Applications: Surveillance cameras, FA cameras, Industrial cameras)

Features

- ◆ CMOS active pixel type dots
- ◆ Built-in timing adjustment circuit, H/V driver and serial communication circuit
- ◆ Input frequency: 24 MHz / 27 MHz / 37.125 MHz / 72 MHz / 74.25 MHz
- ◆ Number of recommended recording pixels: 3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels
- ◆ Readout mode
 - All-pixel scan mode
 - Horizontal / Vertical 2/2-line binning mode
 - Window cropping mode
 - Horizontal / Vertical direction - Normal / Inverted readout mode
- ◆ Readout rate
 - Maximum frame rate in
 - All-pixel scan mode: 12 bit: 60.3 frame/s, 10 bit: 90.9 frame/s
- ◆ High dynamic range (HDR) function
 - Multiple exposure HDR
 - Digital overlap HDR
- ◆ Synchronizing sensors function
- ◆ Variable-speed shutter function (resolution 1H units)
- ◆ CDS / PGA function
 - 0 dB to 30 dB : Analog Gain 30 dB (step pitch 0.3 dB)
 - 30.3 dB to 72 dB : Analog Gain 30 dB + Digital Gain 0.3 dB to 42 dB (step pitch 0.3 dB)
- ◆ Supports I/O
 - CSI-2 serial data output (2 Lane / 4 Lane), RAW10 / RAW12 output
- ◆ Recommended exit pupil distance: -30 mm to $-\infty$

STARVIS

* STARVIS is a trademark of Sony Corporation. The STARVIS is back-illuminated pixel technology used in CMOS image sensors for surveillance camera applications. It features a sensitivity of 2000 mV or more per $1 \mu\text{m}^2$ (color product, when imaging with a 706 cd/m^2 light source, F5.6 in 1 s accumulation equivalent), and realizes high picture quality in the visible-light and near infrared light regions.

Sony reserves the right to change products and specifications without prior notice.
Sony logo is a registered trademark of Sony Corporation.

Device Structure

- ◆ CMOS image sensor
- ◆ Image size Diagonal 6.4 mm (Type 1/2.8) approx. 8.40 M pixels, All pixels
- ◆ Total number of pixels 3864 (H) × 2228 (V) approx. 8.60 M pixels
- ◆ Number of effective pixels 3864 (H) × 2192 (V) approx. 8.46 M pixels
- ◆ Number of active pixels 3864 (H) × 2176 (V) approx. 8.40 M pixels
- ◆ Number of recommended recording pixels 3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels
- ◆ Unit cell size 1.45 μm (H) × 1.45 μm (V)
- ◆ Optical black
Horizontal (H) direction: Front 0 pixel, rear 0 pixel
Vertical (V) direction: Front 36 pixels, rear 0 pixel
- ◆ Dummy
Horizontal (H) direction: Front 0 pixel, rear 0 pixel
Vertical (V) direction: Front 1 pixel, rear 1 pixel
- ◆ Package 114 pin LGA

Image Sensor Characteristics

(Tj = 60 °C)

Item		Value	Remarks
Sensitivity (F5.6)	Typ.	2048 Digit	1/30 s accumulation 12 bit converted value
Saturation signal	Min.	3895 Digit	12 bit converted value

Basic Drive Mode

Drive mode	Recommended number of recording pixels	Maximum frame rate [frame/s]	Output interface	ADC [bit]
All pixel	3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels	90.9	CSI-2	10
Horizontal/ Vertical 2/2-line binning	1920 (H) × 1080 (V) approx. 2.07 M pixels	90.9	CSI-2	10

[Product Information]

IMX415-AAMR

Ver.1.0

Diagonal 6.43 mm (Type 1/2.8) CMOS Solid-state Image Sensor with Square Pixel for Monochrome Cameras

Description

The IMX415-AAMR is a diagonal 6.4 mm (Type 1/2.8) CMOS active pixel type solid-state image sensor with a square pixel array and 8.46 M effective pixels. This chip operates with analog 2.9 V, digital 1.1 V, and interface 1.8 V triple power supply, and has low power consumption. High sensitivity, low dark current and no smear are achieved. This chip features an electronic shutter with variable charge-integration time.

(Applications: Surveillance cameras, FA cameras, Industrial cameras)

Features

- ◆ CMOS active pixel type dots
- ◆ Built-in timing adjustment circuit, H/V driver and serial communication circuit
- ◆ Input frequency: 24 MHz / 27 MHz / 37.125 MHz / 72 MHz / 74.25 MHz
- ◆ Number of recommended recording pixels: 3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels
- ◆ Readout mode
 - All-pixel scan mode
 - 2 × 2 adjacent pixel binning mode
 - Window cropping mode
 - Horizontal / Vertical direction - Normal / Inverted readout mode
- ◆ Readout rate
 - Maximum frame rate in
 - All-pixel scan mode: 12 bit: 60.3 frame/s, 10 bit: 90.9 frame/s
- ◆ High dynamic range (HDR) function
 - Multiple exposure HDR
 - Digital overlap HDR
- ◆ Synchronizing sensors function
- ◆ Variable-speed shutter function (resolution 1H units)
- ◆ CDS / PGA function
 - 0 dB to 30 dB : Analog Gain 30 dB (step pitch 0.3 dB)
 - 30.3 dB to 72 dB : Analog Gain 30 dB + Digital Gain 0.3 dB to 42 dB (step pitch 0.3 dB)
- ◆ Supports I/O
 - CSI-2 serial data output (2 Lane / 4 Lane), RAW10 / RAW12 output
- ◆ Recommended exit pupil distance: -100 mm to $-\infty$

STARVIS

* STARVIS is a trademark of Sony Corporation. The STARVIS is back-illuminated pixel technology used in CMOS image sensors for surveillance camera applications. It features a sensitivity of 2000 mV or more per $1 \mu\text{m}^2$ (color product, when imaging with a 706 cd/m² light source, F5.6 in 1 s accumulation equivalent), and realizes high picture quality in the visible-light and near infrared light regions.

Sony reserves the right to change products and specifications without prior notice.
Sony logo is a registered trademark of Sony Corporation.

Device Structure

- ◆ CMOS image sensor
- ◆ Image size Diagonal 6.4 mm (Type 1/2.8) approx. 8.40 M pixels, All pixels
- ◆ Total number of pixels 3864 (H) × 2228 (V) approx. 8.60 M pixels
- ◆ Number of effective pixels 3864 (H) × 2192 (V) approx. 8.46 M pixels
- ◆ Number of active pixels 3864 (H) × 2176 (V) approx. 8.40 M pixels
- ◆ Number of recommended recording pixels 3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels
- ◆ Unit cell size 1.45 μm (H) × 1.45 μm (V)
- ◆ Optical black
Horizontal (H) direction: Front 0 pixel, rear 0 pixel
Vertical (V) direction: Front 36 pixels, rear 0 pixel
- ◆ Dummy
Horizontal (H) direction: Front 0 pixel, rear 0 pixel
Vertical (V) direction: Front 1 pixel, rear 1 pixel
- ◆ Package 114 pin LGA

Image Sensor Characteristics

(Tj = 60 °C)

Item		Value	Remarks
Sensitivity (F8)	Typ.	1570 Digit	1/30 s accumulation 12 bit converted value
Saturation signal	Min.	3895 Digit	12 bit converted value

Basic Drive Mode

Drive mode	Recommended number of recording pixels	Maximum frame rate [frame/s]	Output interface	ADC [bit]
All pixel	3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels	90.9	CSI-2	10
2 × 2 adjacent pixel binning	1920 (H) × 1080 (V) approx. 2.07 M pixels	90.9	CSI-2	10

카메라 애플리케이션



자동차 운전자 조종사



라이브 스트리밍



화상 회의



아이트래커 생체인식 감지



머신비전



농업 모니터



나이트 비전 보안



드론 및 스포츠 이글 아이즈



대화형 애완동물 카메라

카메라 모듈 핀아웃 정의 참조 차트

OmniVision	Sony	Himax	Samsung	On-Semi	Aptina	Himax	GalaxyCore	PixArt	SmartSens	이미지 센서
핀 신호										
설명										
DGND	GND									디지털 회로의 접지
AGND										아날로그 회로의 접지
PCLK	DCK									DVP PCLK 출력
XCLR	PWDN	XSHUTDOWN	STANDBY							내부 풀다운 저항이 있는 파워 다운 액티브 하이
MCLK	XVCLK	XCLK	INCK							시스템 입력 클럭
RESET	RST									내부 풀업 저항으로 액티브 로우 재설정
NC	NULL									연결 안됨
SDA	SIO_D	SIOD								SCCB 데이터
SCL	SIO_C	SOIC								SCCB 입력 클럭
VSYN	XVS	FSYN								DVP VSYNC 출력
HREF	XHS									DVP HREF 출력
DOVDD										I/O 회로용 전원
AFVDD										VCM 회로용 전원
AVDD										아날로그 회로용 전원
DVDD										디지털 회로용 전원
STROBE	FSTROBE									스트로브 출력
FSIN										다른 센서의 VSYNC 신호를 동기화합니다.
SID										SCCB 마지막 비트 ID 입력
ILPWM										기계식 셔터 출력 표시기
FREX										프레임 노출 / 기계식 셔터
GPIO										범용 입력
SLASEL										I2C 슬레이브 주소 선택
AFEN										CEN 칩은 VCM 드라이버 IC에서 액티브 하이로 활성화합니다.
MIPI 인터페이스										
MDN0	DN0	MD0N	DATA_N	DMO1N						MIPI 첫 번째 데이터 레인 네거티브 출력
MDP0	DP0	MD0P	DATA_P	DMO1P						MIPI 첫 번째 데이터 레인 포지티브 출력
MDN1	DN1	MD1N	DATA2_N	DMO2N						MIPI 2차 데이터 레인 네거티브 출력
MDP1	DP1	MD1P	DATA2_P	DMO2P						MIPI 2차 데이터 레인 포지티브 출력
MDN2	DN2	MD2N	DATA3_N	DMO3N						MIPI 3번째 데이터 레인 네거티브 출력
MDP2	DP2	MD2P	DATA3_P	DMO3P						MIPI 3번째 데이터 레인 포지티브 출력
MDN3	DN3	MD3N	DATA4_N	DMO4N						MIPI 4번째 데이터 레인 네거티브 출력
MDP3	DP3	MD3P	DATA4_P	DMO4P						MIPI 4번째 데이터 레인 네거티브 출력
MCN	CLKN	CLK_N	DCKN							MIPI 클럭 네거티브 출력
MCP	CLKP	MCP	CLK_P	DCKN						MIPI 클럭 네거티브 출력
DVP 병렬 인터페이스										
D0	DO0	Y0								DVP 데이터 출력 포트 0
D1	DO1	Y1								DVP 데이터 출력 포트 1
D2	DO2	Y2								DVP 데이터 출력 포트 2
D3	DO3	Y3								DVP 데이터 출력 포트 3
D4	DO4	Y4								DVP 데이터 출력 포트 4
D5	DO5	Y5								DVP 데이터 출력 포트 5
D6	DO6	Y6								DVP 데이터 출력 포트 6
D7	DO7	Y7								DVP 데이터 출력 포트 7
D8	DO8	Y8								DVP 데이터 출력 포트 8
D9	DO9	Y9								DVP 데이터 출력 포트 9
D10	DO10	Y10								DVP 데이터 출력 포트 10
D11	DO11	Y11								DVP 데이터 출력 포트 11

카메라 신뢰성 테스트

신뢰성 점검항목			테스트 방법	허용 기준
범주	안건			
환경	저장 온도	최고 60°C 96시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
		최저 -20°C 96시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
	작업 온도	최고 60°C 24시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
		최저 -20°C 24시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
	습기	60°C 80% 24시간	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
	열충격	최고 60°C 0.5시간 최저 -20°C 0.5시간 24시간 내 사이클링	온도 챔버	비정상적인 상황 없음
물리적	낙하 시험 (자유 낙하)	패키지 없이 60cm	나무 바닥에서 10회	전기적 기능
		패키지 60cm 포함	나무 바닥에서 10회	전기적 기능
	진동 테스트	50Hz X축 2mm 30분	진동 테이블	전기적 기능
		50Hz Y축 2mm 30분	진동 테이블	전기적 기능
		50Hz Z축 2mm 30분	진동 테이블	전기적 기능
	케이블 인장 강도 테스트	적재 중량 4kg 60초 24시간 내 사이클링	인장 시험기	전기적 기능
전기 같은	ESD 테스트	접촉 방전 2KV	ESD 시험기	전기적 기능
		공중 방전 4KV	ESD 시험기	전기적 기능
	노화 테스트	켜기/끄기 30초 24시간 내 사이클링	전원 스위치	전기적 기능
	USB 커넥터	온/오프 250배	플러그 앤 플러그	전기적 기능



카메라 검사 기준

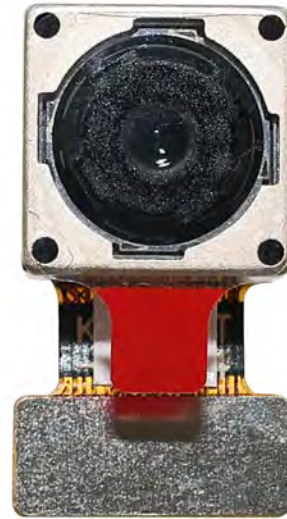
검사 항목		검사방법	검사기준		
범주	안건				
모습	FPC / PCB	색상	육안	큰 차이는 허용되지 않습니다.	
		찢어지다/잘려지다	육안	구리 균열 노출은 허용되지 않습니다.	
		마킹	육안	명확하고 인식 가능(30cm 거리 이내)	
	보유자	굵힌 자국	육안	내부 균열 노출은 허용되지 않습니다	
		갭	육안	높이 기준을 충족하세요	
		나사	육안	나사가 있는지 확인하십시오(있는 경우).	
		손상	육안	내부 균열 노출은 허용되지 않습니다	
	렌즈	할퀴다	육안	해상도 표준에 영향을 미치지 않음	
		오염	육안	해상도 표준에 영향을 미치지 않음	
		오일 필름	육안	해상도 표준에 영향을 미치지 않음	
		커버 테이프	육안	외관에 문제가 없습니다.	
	기능	영상	통신 없음	테스트 보드	허용되지 않음
			밝은 픽셀	블랙보드	이미지 센터에서는 허용되지 않습니다.
다크 픽셀			화이트보드	이미지 센터에서는 허용되지 않습니다.	
흐릿함			육안	허용되지 않음	
이미지 없음			육안	허용되지 않음	
수직선			육안	허용되지 않음	
수평선			육안	허용되지 않음	
빛샘			육안	허용되지 않음	
깜박이는 이미지			육안	허용되지 않음	
타박상			검사지그	허용되지 않음	
해결			차트	나가는 검사 차트 표준을 따릅니다.	
색상			육안	문제 없음	
소음			육안	허용되지 않음	
코너 다크			육안	100px 미만 100px	
색상 해상도			육안	문제 없음	
치수		키	육안	승인 데이터 시트를 따릅니다.	
		너비	육안	승인 데이터 시트를 따릅니다.	
		길이	육안	승인 데이터 시트를 따릅니다.	
		전반적인	육안	승인 데이터 시트를 따릅니다.	

YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

YDS(MicroStar) 카메라 모듈



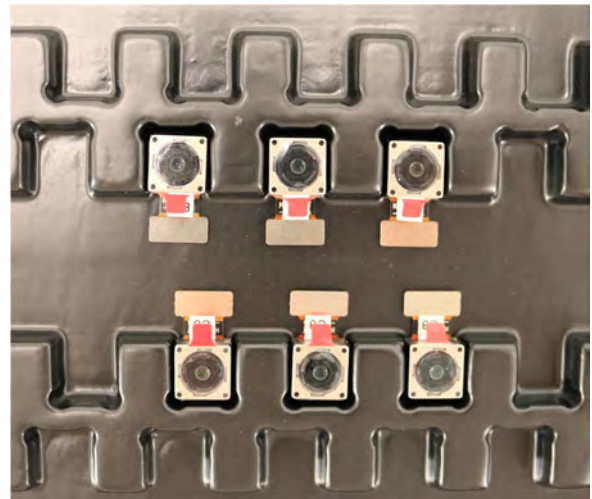
렌즈 보호 필름 완비



그리드와 공간이 있는 트레이

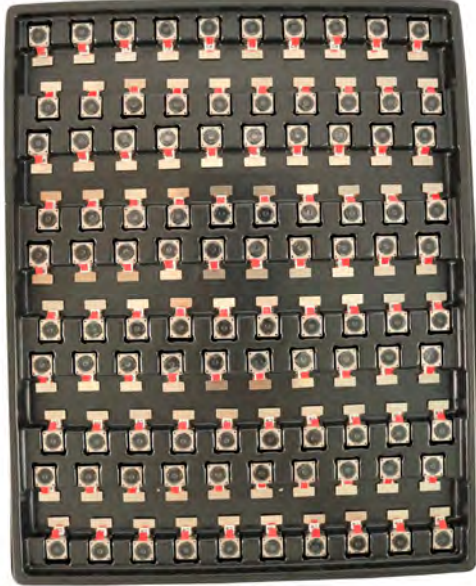


그리드와 공간이 있는 트레이

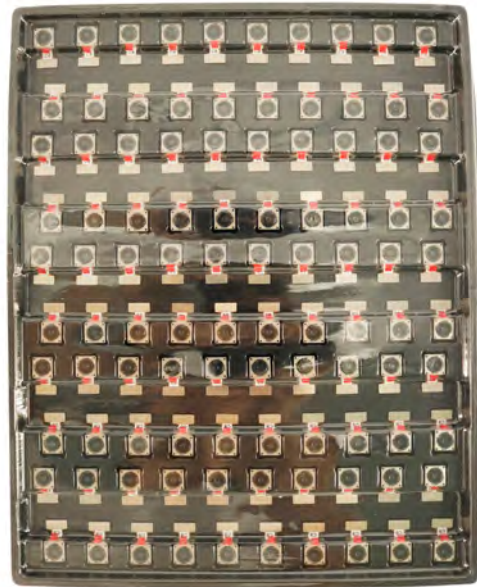


YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

카메라가 포함된 전체 수납공간



트레이를 뚜껑으로 덮으세요.



트레이를 정전기 방지 백에 넣습니다.



정전기 방지 백을 진공 청소기로 청소합니다.



YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

라벨이 붙은 밀봉된 정전기 방지 진공 백

1. 모델 및 설명
2. 수량
3. 제조일자 코드
4. 주의사항



YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

트레이 백 사이에 폼 시트를 넣습니다.



폼보드는 트레이보다 크다



폼보드와 트레이를 상자에 넣습니다.



폼 패널이 상자에 단단히 고정되어 있습니다.



카본박스를 닫아주세요



탄소 배송 상자에 라벨을 붙입니다.



YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

USB 카메라 모듈

렌즈 보호 필름 완비



카메라 샘플을 정전기 방지 백에 넣습니다.

USB 카메라를 수납부에 넣습니다.



정전기 방지 백으로 트레이를 밀봉하세요.

탄소 배송 상자에 라벨을 붙입니다.



YDS(MICROSTAR) 패키지 솔루션

카메라 샘플을 정전기 방지 백에 넣습니다.



샘플 백에 라벨을 붙입니다.



샘플을 카본 박스에 넣습니다.



커넥터를 정전기 방지 백에 넣습니다.



코일에 커넥터 삽입



커넥터를 카본 박스에 삽입합니다.

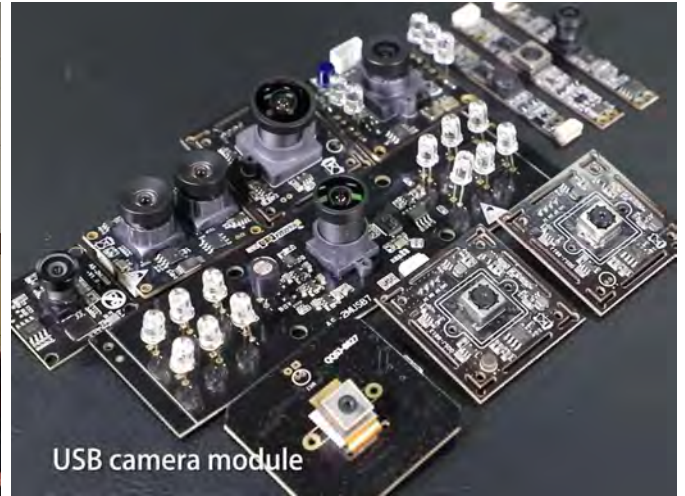


회사 소개 YingDeShun Co. Ltd.(마이크로 스타 브랜드)

YingDeShun Co. Ltd.(YDS)는 2017년에 설립되었으며 오디오 및 비디오 제품의 연구, 설계 및 생산을 전문으로 하는 차세대 기술 중심 제조업체입니다. 마이크로스타(Micro Star)라는 브랜드는 YDS에서 만든 브랜드입니다. 우리 공장은 연간 처리량 85,000,000대 카메라를 갖춘 200명의 직원과 함께 50,000평방피트 규모의 자동화 공장을 점유하고 있습니다.

Micro Star(YDS)는 OEM, ODM 디자인, 계약 제조를 제공하고 카메라 제품을 제작합니다. 귀하는 직접 초안을 작성하더라도 요구 사항을 당사에 제공할 수 있으며, 당사의 영업 및 엔지니어링 작업은 귀하의 요구 사항을 충족하기 위해 함께 이루어집니다. 우리는 실용적이고 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 있어 장기적인 파트너라고 생각합니다.

우리 팀은 초기 컨셉 개발부터 대량 생산 제품까지 모든 것을 다룹니다. Micro Star(YDS)는 맞춤형 카메라 설계, 원자재, 전자 엔지니어링, 펌웨어/소프트웨어 개발, 제품 테스트 및 포장 디자인을 전문으로 합니다. 당사의 경험이 풍부한 전략적 공급 시스템은 다양한 규모의 주문에 대해 강력하고 신뢰할 수 있는 제조 능력을 제공합니다.



제한적 보증

Micro Star(YDS)는 귀하가 YDS 회사 또는 Micro Star 웹사이트 www.MicroStarCam.com에서 제품을 직접 구매한 경우 다음과 같은 제한 보증을 제공합니다. 다른 판매자나 출처에서 구입한 제품에는 이 제한 보증이 적용되지 않습니다. Micro Star는 귀하가 제품을 받은 날로부터 1년 동안("보증 기간") 정상적인 사용 하에서 제품의 재료 및 기술에 결함이 없음을 보증합니다.

보증 기간 동안 재료 또는 제작 기술에 중대한 결함이 포함되거나 발생하는 모든 제품에 대해 Micro Star는 단독 재량에 따라 다음 중 하나를 수행합니다. (i) 제품을 수리합니다. (ii) 제품을 새 제품 또는 리퍼브 제품(교체 제품은 모델이 동일하거나 기능적으로 동일함)으로 교체합니다. 또는 (iii) 귀하가 제품에 대해 지불한 가격을 환불해 드립니다.

Micro Star의 본 제한 보증은 위에 명시된 조건에 따른 수리 및/또는 교체로만 제한됩니다. Micro Star는 후속 사건에 대해 신뢰할 수 없거나 책임을 지지 않습니다.



우리 회사의 강점

강력한 공장



전문적인 서비스



약속된 배송

